PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

56-156914

(43)Date of publication of application: 03.12.1981

(51)Int.Cl.

G11B 5/12

(21)Application number: 55-057865

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

02.05.1980

(72)Inventor: NARUSHIGE SHINJI

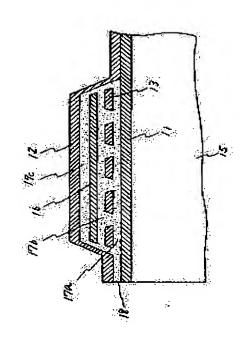
SATO MITSUO

YOSHINARI TSUNEO

(54) THIN-FILM MAGNETIC HEAD

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the leakage magnetic flux and the writing current and increase the reading voltage, by providing an electrically conductive and nonmagnetic member which produces an eddy current by the leakage magnetic flux caused between an upper and lower magnetic substances of a plane multipattern thin-film magnetic head. CONSTITUTION: A lower magnetic substance 11 is formed on a substrate 15, and an insulator 17a is formed with an SiO2 film. At the same time, a conductor film 13 which functions as a coil is formed with Al or the like. Then an insulator 17b is formed with an SiO2 film. After this, a nonmagnetic metallic film 16 for magnetic flux leakage reducing is formed by the material selected among the Al, Al alloy, Cu, Cu alloy, Au and Au alloy. An insulator 17c is formed on the film 16, and an upper magnetic layer 12 is formed finally. Not only an SiO2 film but other oxides such as Al2O3 or the fluorides can be used for the insulated layers 17aW17c, and the metals or alloys other than Al can be used for the conductor film 13. The layer 16 is not necessarily a consecutive layer.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(9) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56-156914

(5) Int. Cl.³ G 11 B 5/12

識別記号

庁内整理番号 7426-5D ❸公開 昭和56年(1981)12月3日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

69薄膜磁気ヘッド

②特

願 昭55-57865

②出 願 昭55(1980)5月2日

⑩発 明 者 成重真治

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

⑩発 明 者 佐藤満雄

日立市幸町3丁目1番1号株式

会社日立製作所日立研究所内

⑩発 明 者 吉成恒男

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

⑪代 理 人 弁理士 高橋明夫

明 細

発明の名称 滹膜磁気ヘッド

特許請求の範囲

- 1. 上部磁性体と下部磁性体との間に少なくとも 一部のコイルが平面状で、かつ複数の巻線が施 されているマルチターン型薄膜磁気へットにお いて、上部磁性体と下部磁性体との間に生じる 漏洩磁取によつて渦電流を発生する導電性部材 を配置したことを特徴とする糠醛磁気へット。
- 2. 導電性部材が非磁性金銭膜であり、該非磁性金銭膜は上部磁性体及び下部磁性体のいずれからも物理的に離れていることを特徴とする特許開水の範囲第1項記載の薄膜磁気ヘッド。
- 3. 特許請求の範囲第2項記載の非磁性金属膜の少なくとも一部分がアルミニウム、アルミニウム合金、鍋、鍋合金、金、金合金のなかから退ばれた1つの材料から構成されていることを特徴とする機関磁気ヘッド。

発明の詳細な説明

本発明は上部磁性体と下部磁性体との間に少な

くとも一部のコイルが平面状で、かつ複数の巻線 が施されているマルチターン型海膜磁気ヘッドに 係わる。

一般に、マルチターン型海膜磁気ヘッドは第1 図に示す平面型マルチターン海膜磁気ヘッドと第 2 図に示す多層機層型マルチターン海膜磁気ヘッドとに分類される。

れる。

平面型マルチターン再膜磁気へツドと多層積層 型構模磁気ヘッドの書込・統出過程の原理は同じ である。そこで第1回において帯込・読出過程を 説明する。書込過程では、外部の書込回路を通じ て、コイルとして機能する導体膜3に書込電流が 流れる。このコイルとして機能する導体膜3に流 れる電流によつて、下部磁性体1をよび上部磁性 体2を磁化する。従つて、磁性体中の磁束は第1 図の矢印付実線のようになる。磁気ギャップ8の 部分では下部磁性体1と上部磁性体2とは接続し ていないので、矢印付一点鎖線の如く磁束が漏洩 し、この磁車によつて配録媒体を磁化して、母込 が行なわれる。一方、筬出過程では、記録媒体か 6生じる磁界によつて、下部磁性体 1 および上部 磁性体2は矢印付実線の如く磁化される。記録旗 体は磁気ヘッドに対して、相対的に移動している ので、下部磁性体1および上部磁性体2の磁化は 時間的に変化する。そとで、下部磁性体1と上部 磁性体2との間にあるコイルとして機能する導体 膜3の端子間には電圧が誘起して、読出が行なわ

(3)

梅腹磁 気ヘッドは製造プロセスが非常に複雑であり、工業的生産は困難であるという欠点を有している。

たお、第2図において、第1図と同じ参照番号のものは機能上同じものを指すので、説明を省略 した。

本発明によれば、平面型マルチターン海膜磁気 ヘッドとほぼ同等の製造プロセス技術を用いて製 造することも可能となる。そして本発明による海 膜磁気ヘッドは、上部磁性体と下部磁性体との間 の路束の漏洩の少ない高性能なマルチターン海膜 磁気ヘッドである。

薄膜磁気ヘッドは高周被で動作するのが一般である。したがつて、上部磁性体 2 と下部磁性体 1 との間の磁界の漏洩を低減するということは、高周波での磁束の漏洩を低減するということである。磁束が時間的に変化する場合に磁束を空間的にしや断するには稠電流効果を用いるのが有効である。いま、比抵抗が ρ の非磁性膜に、周波数 f の交流磁束が加わつた時、膜炎面に比べて、磁束が1/e

ここで、平面型マルチターン海膜磁気への間隔への間隔にないては下部磁性体1と上部磁性体2との間にあるととが、製造プロセス上因難13の矢の間であるとが、製造ではなるで、一つではないが、要が過程ではないが、変換をではないが、変換を有がでは、変換をではないが、ないのでは、変換をでは、ないのでは、は、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、ないのでは、はいいいのでは、はいいのでは、はいいいのでは、はいいのでは、はいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいいのでは、はいいのでは、いいの

一方、多層積層型マルチターン據腹磁気ヘッド においては、上部磁性体2と下部磁性体1との間 隔日は必然的に大きくなり、上部磁性体2と下部 磁性体1との間の磁束の漏洩はほとんど無視出来 るほど小さい。しかし、多層積層型マルチターン

(4)

(c は自然対数の底) に被疫する誤さ、すなわち 表皮深さ S は

$$S = \sqrt{1.0^7 \rho / 4 \pi^2 f}$$

また、磁東漏洩低波用の非磁性金属膜はコイルとして機能する導体膜3と電気的に接続していてもよいし、導体膜3と電気的に絶縁されていてもその効果は何5変わるものではない。但し、第1図の平面型マルチターン薄膜磁気へッドにおいて、

コイルとして機能する導体膜3の無い部分、すなわち避取漏洩の多い部分4(コイルとして機能する導体膜3自体が磁取漏洩低酸の効果があるので、コイルとして機能する導体膜3の無い部分は磁取ったで、コイルとして機能する導体膜3の無い部分は磁取った。 の漏洩が多い)の上部あるいは下部の少なくとも一方には磁取滞性金属膜は平面状でかつ、平面的に分割されていたいこと、すなわち第1図の磁取漏洩の多い部分4の上部あるいは下部の少なくとも一方の部分のみに分割的に配置しない方が良い。

また、 間電流効果のみに限定すれば、 磁性金属 膜は褐電流効果が大きい、 しかし、 磁性金属膜は 褐電流効果よりも、 磁性体として磁果を多く通す。 従つて、 下部磁性体 1 と上部磁性体 2 との間に磁 性金属膜を配置することは、 下部磁性体 1 と上部 磁性体 2 との間の磁果の漏洩を増大することにな るので、 一般には好ましくないが、 使用できない わけではない。

(7)

15としては単結晶シリコンに限定されるもので はなく、十分に平坦性のあるものであれば、他の 材料を用いても良い。また、パーマロイ合金の形 成法としては、真空蒸着法に限定されるものでは なく、スパツタリング法あるいは基板をメタライ ジング後めつき法でパーマロイ合金を形成しても 良い。次に、ホトエッチングによつて下部磁性体 11をパターンニングする。以下図に示すように 絶緣体17aであるSi〇z 腹を形成し、コイルと して機能する導体膜13であるアルミニウムを形 成し、絶縁体17bであるSiO。膜を形成し、磁 . 東偏茂低級用非磁性金属膜16であるアルミニウ ムを形成し、絶縁体1.7 cを形成後、上部磁性体 12であるパーマロイ合金を形成する。をお、絶 緑休17a,17b,17cとしては、SiO2 に 限定されるものではなく、A4 O., Si。N. ある いは他の酸化物あるいはフッ化物等を用いても良 い。コイルとして機能する導体膜13としては、 アルミニウムに限定されるものではなく、アルミ ニウム合金,銅,銅合金等を用いても良い。また、 上記の説明では、非磁性金属膜及び磁性金属膜を使用する場合について説明してきたが、これら金属膜は上部及び下部磁性体の間で生じる硫酸砂定によって禍電流を生じさせ、漏洩磁東を被少させるものであるから、構造、材料は上記に説明したものに限られない。例えば、金属膜19は第4図に示すように複数に分割されていてもよいし、必ずしも膜状でなくともよい。例えばメッシュ、線などでもよい。また、絶縁物中に導電性微粒子を分散してもよい。

以下実施例に従つて、本発明を説明する。

第3図は本発明の海腹磁気へッドの断面図である。図に示すように磁束漏洩低波用非磁性金属腱16は磁気ギャップ18の部分を除いて、下部磁性体11と上部磁性体12との間に平面状で、かつ分割されずに配置されている。以下、本発明の海腹磁気へッドの製造プロセスを説明する。十分に研摩された単結晶シリコン基板15上に下部磁性体11であるパーマロイ合金(80Niー20Fe)を2~5μm真空蒸着する。なお、基板

(8)

各膜のパターンニング法としてはホトエッチング 法に限定されるものではなく、マスク蒸着法、マスクスパッタ法、エレクトロフォーミング法、リフトオフ法を用いても良い。

多層積層型マルチターン海膜磁気ヘッドでは、コイルとして機能する導体膜 1 3 が膜厚方向に積層されていることから、製造プロセスが非常に複雑となるが、本発明のマルチターン海膜磁気ヘッドの製造プロセスに比べて、膜厚方向に増す層数は12層のみであり、工業的生産性が良い。

第3図のように製造されたマルチターン海膜磁気へッドは下部磁性体11と上部磁性体12との間に磁束漏洩低減用非磁性金属膜が配慮されてかり、 書込・統出過程で磁束漏洩低減用非磁性金属膜に高電流が流れて、上部磁性体2と下部磁性体11との間の漏洩磁束をほとんど無視出来るほど少なく出来、第1図の構造のものに比べて書込電流が減少し、統出電圧が増加した。

なか、磁東端池低被用非磁性金與膜16をコイルとして機能する導体膜13と下部磁性体11との間に配置したもの、あるいは磁東端池低被用非磁性金氮膜16をコイルとして機能する導体膜13と下部磁性体11との間かよびコイルとして機能する導体膜13と上部磁性体12との間に各1層合計2層配置したものも同様の効果があることは明らかである。

以上の説明から明らかなように、本発明の薄膜磁気ヘッドは上部磁性体2と下部磁性体11との間での高周波の磁束漏機が少なく、効率の良い薄膜磁気ヘッドであり、かつ工業的な生産性に優れている。

図面の簡単を説明

第1図は従来の平面型マルチターン海膜磁気へッドの一部断面図、第2図は従来の積層型マルチターン海膜磁気ヘッドの一部断面図、及び第3図及び第4図は本発明の実施例による海膜磁気ヘッドの断面図である。

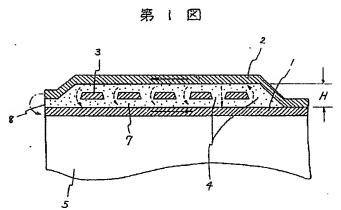
1.11…下部磁性体、2.12…上部磁性体、

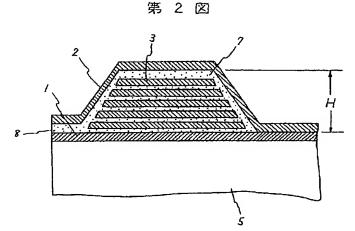
(11)

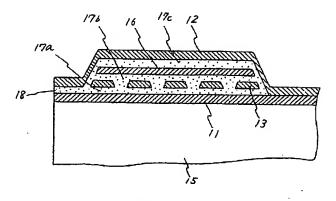
3,13…コイルとして機能する海体膜、4…従 米の平面型マルチターン海膜磁気ヘッドの磁車の 爆洩の多い部分、5,15…悲仮、6,16, 19…磁車漏洩低波用非磁性金蜪膜、17a,17b, 17c,7…絶線体、18…磁気ギャップ。

代理人 弁理士 高條明 英高州

(12)







第 4 図

